

证券代码：301628

证券简称：强达电路

深圳市强达电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	中邮证券：吴文吉、翟一梦 招商信诺：郁琦 泰康资产：王嘉艺 华金证券：王臣复
时间	2025年8月27日
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：周剑青 证券事务代表：王钰
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">公司基本情况介绍</p> <p>强达电路成立于2004年，主营业务为PCB的研发、生产和销售，是一家专注于中高端样板和小批量板的PCB企业。公司凭借快速响应、柔性生产、精细管理、智能制造和优异的服务水平，致力于满足客户电子产品在研究、开发、试验和小批量阶段对PCB的专业需求，产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等应用领域。</p> <p>2025年上半年，公司营业收入为4.56亿元，同比增长17.25%；归属于上市公司股东的净利润5,874.91万元，同比增长4.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,866.29万元，同比增长13.88%。</p>

2、公司目前的产品结构占比和下游应用领域的占比情况。

产品结构方面，2025年1-6月，公司样板和小批量板收入占比达87.29%，其中，样板收入占比54.89%，同比增加2.36个百分点。下游应用领域方面，公司下游各应用领域销售收入占比相对稳定，以工业控制、通讯设备领域为主。2025年1-6月，工业控制领域和通讯设备领域的收入同比分别增长15.13%和25.04%。

3、深圳工厂和江西工厂的产品定位情况。

深圳工厂定位中高端样板，主要承接12层以上的样板需求，例如12层以上的高多层板、HDI板、毫米波雷达板、光模块板等；江西工厂主要定位快速交付的小批量板，未来将逐步承接深圳工厂部分高难度、特殊材料、高速材料、更高层数的PCB产品。

4、公司目前的产能利用率如何？深圳和江西工厂未来产能预计如何变化？深圳工厂的调整主要集中在哪些方面？

公司产能利用率始终保持在较高水平。深圳和江西工厂计划逐步升级改造，根据市场变化情况调整增加产能。深圳工厂的调整主要系优化产品结构、增加产品类型等。

5、公司目前在手订单情况如何？全年的景气度展望如何？

公司目前在手订单充足，生产交付及经营情况良好，各项生产工作有序进行，以满足客户的交付需求。

依据Prismark报告分析，2025年全球印刷电路板（PCB）市场预计呈现积极增长态势，产值预计同比增长6.8%。受当前市场景气度提升的影响，公司现阶段国内外订单需求均较为旺盛。公司将积极把握下游领域涌现的机遇，凭借长期耕耘高品质样板小批量板PCB领域的良好声誉，推动公司营业收入持续增

	<p>长。</p> <p>6、请问二季度毛利率环比继续提升的原因主要是什么？未来逐季度毛利率的趋势会如何？</p> <p>二季度毛利率提升主要系公司生产经营策略的改变，进一步强化深圳工厂高端样板的定位，将部分样板及中小批量板订单转移到江西工厂。江西工厂在样板、中小批量订单方面提升空间较大；深圳工厂新增设备存在一定磨合期，预计后续公司毛利率有望进一步提升。</p> <p>7、请问 2025 年上半年产品单价上升的原因是什么？</p> <p>公司定价策略并未调整，PCB 销售单价上涨主要原因是订单结构优化，样板和小批量板占比提升，产品结构向高端化发展，特殊材料和特殊工艺的产品的增多等。</p> <p>8、公司目前在竞争格局中的优势和未来发展的规划？</p> <p>公司深耕 PCB 行业二十余年，是一家专注于中高端样板和小批量板的 PCB 企业。公司订单呈现“多品种、小批量、高品质、快速交付”的需求特点，具备快速响应、柔性生产、精细管理、智能制造和良好的服务优势。</p> <p>未来公司计划通过扩大生产规模、不断提升技术创新、生产和管理服务能力，在现有的单/双面板、多层板、高频板、高速板、HDI 板、刚挠结合板等产品基础上提升产品的多样性和创新性，持续加强积累 PCB 工艺制程能力，并着重提升工业自动化、5G 通信、新能源汽车、半导体和数字经济等新兴产业领域的专业 PCB 产品应用，尽力满足和支持下游客户研究、开发、试验和小批量阶段对 PCB 的专业需求。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 8 月 27 日